## Микросборка 2609КП2П

АЕЯР.431160.804 ТУ

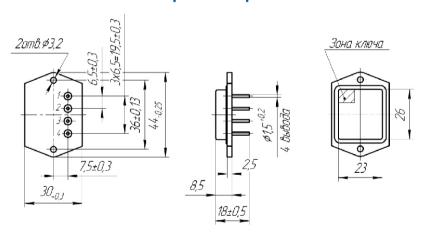


Микросборки изготовлены по гибридной технологии в соответствии с ОСТ В 11 1009, с оптоэлектронной гальванической развязкой, схемой управления и выходным каскадом на МОП-транзисторах.

#### Назначение

Предназначены для использования в качестве одноканальных нормально разомкнутых полупроводниковых ключей для коммутации цепей постоянного тока величиной до 20 А, напряжением до 100 В в аппаратуре специального назначения, вместо электромагнитных реле малой и средней мощности.

## Габаритный чертеж



Корпус типа КТ-104-1.01H, металлостеклянный с теплоотводящим основанием. Материал покрытия выводов – ПОС-63. Масса микросборки – 28 г.

- 302040, Россия, Орел, Лескова, 19
- Факс/тел.: +7 (4862) 49-85-28, 49-87-20

#### Электрические параметры при приемке и поставке

Наименование параметра, единица измерения	Обозначение	Норма параметра		Температура среды (корпуса), °С	
(режим измерения)	параметра	не менее не более			
Входное напряжение, В		2,20	3,20	25 ± 10	
(lbx = 10  mA)	Ивх	2,20	3,40	-60 ± 3	
		1,8	3,20	125 ± 5	
Ток утечки на выходе, мкА,	Іут.вых	her many		25 ± 10	
(Uком = 100 B, Uвх = 1,6 B)	тут.вых	_	250	-60 ± 3, 125 ± 5	
Напряжение изоляции, В (Івх-вых ≤ 10 мкА, t = 5 c)	Uиз	1500	-	25 ± 10	
Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом	Rотк	Роти		25 ± 10	
(IKOM = 10 A, IBX = 10 MA)	KOIK	-	0,035	-60 ± 3, 125 ± 5	
Сопротивление изоляции, Ом * (Uиз = 500 В)	Rиз	1 ·10 <sup>9</sup>	-	25 ± 10	
Время включения, мс	4		5,0	25 ± 10	
( $IBX = 10$ мA, $Uком = 50$ B, $RH = 10$ Ом, $CH = 100$ $\Pi\Phi$ )	твкл	tвкл -		-60 ± 3, 125 ± 5	
Время выключения, мс,	tвыкл		1,0	25 ± 10	
(Iвх = 10 мА, Uком = 50 B, Rн = 10 Ом, CH = 100 $\Pi\Phi$ )	ІВЫКЛ		1,0	-60 ± 3, 125 ± 5	
Выходная емкость в выключенном состоянии, пФ	Свых	-	1200	25 ± 10	
(Uком = 25 B, f = $1$ МГц, $I$ вх = $0$ мА)			00		

Примечание.

Электрическая прочность изоляции при эксплуатации микросборки в составе аппаратуры обеспечивается покрытием корпуса тремя слоями лака ЭП -730 по ГОСТ 20824 или УР - 231 по ТУ 6 -21-14.

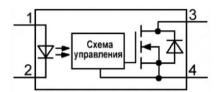
# Предельно допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации

Обозна- чение	Предельно допустимый режим		Предельный режим		Приме- чание
параметра	не менее	не более	не менее	не более	
Иком	0	100	0	110	1
Іком	-	20	-	24	2,3
Uвx	-7	1,6	-8	1,6	2
Іком. имп	-	100	-	108	2,3
IBX	5	25	-	40	2
Івх.имп	-	-	-	150	2
Ppac	-	6,25	-	-	4
Тпер.макс	-	-	-	150	-
		Обозначение параметра допуст реж не менее   Uком 0   Iком -   Uвх -7   Iком. имп -   Iвх 5   Iвх.имп -   Ррас -	Обозна- чение параметра Допустимый режим   Неменее Неме	Обозначение параметра Допустимый режим Пережим Пережими	Обозна- чение параметра Допустимый режим Предельный режим   не менее

#### Примечание

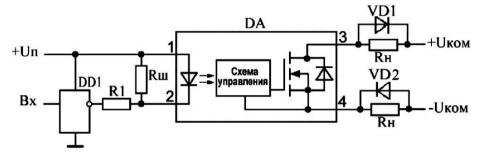
- 1. В диапазоне температур корпуса от минус 40 °C до плюс 125 °C. При снижении температуры корпуса от минус 40 °C до минус 60 °C, коммутируемое напряжение линейно снижается до 80 В.
- 2. Во всем диапазоне рабочих температур корпуса от минус 60 °C до плюс 125 °C.
- При работе без теплоотвода в диапазоне температур корпуса от минус 60 °C до плюс 35 °C. В диапазоне температур от плюс 35 °C до плюс 125 °C коммутируемый ток линейно снижается до 7А.
- 4. При работе без теплоотвода в диапазоне температур корпуса от минус 60 °C до плюс 25 °C. В диапазоне температур от плюс 25 °C до плюс 125 °C, значение предельно допустимой рассеиваемой мощности снижается по линейному закону до 1,25 Вт.

#### Структурная схема и функциональное назначение выводов



№ вывода	Назначение
1	Анод излучающего диода
2	Катод излучающего диода
3	Сток силового транзисторного ключа
4	Исток силового транзисторного ключа

#### Типовая схема включения



DA – микросборка;

DD1 – буферный логический элемент с открытым коллекторным выходом,

обеспечивающий протекание тока не менее 10 мА;

Rн – сопротивление нагрузки:

R1 – токозадающий резистор, кОм, определяется по формуле:

$$RI = \frac{Un.muh - Uex}{Iex.ekn}$$
,

где Uп.мин – минимальное значение напряжения питания, В;

Uвх – входное напряжение микросборки при подаче входного тока. В:

Івх.вкл – входной ток включения микросборки величиной от 5 до 25 мА;

Rш – шунтирующий резистор, кОм, определяется по формуле:

$$Ruu = \frac{Uex.выкл.макс \cdot 10^3}{Iym.ynp}$$
,

где Uвх.выкл.макс – максимальное входное напряжение в выключенном состоянии величиной 1,6 B;

Іут.упр – ток утечки управляющего элемента, мкА;

VD1, VD2 – шунтирующий диод, устанавливается при индуктивной нагрузке.

- 302040, Россия, Орел, Лескова, 19
- Факс/тел.: +7 (4862) 49-85-28, 49-87-20

## Стойкость к воздействию механических факторов.

Микросборки серии 2609КП стойки к механическим воздействиям и допускают эксплуатацию в условиях воздействия на них механических воздействующих факторов по ГОСТ РВ 20.39.414.1, согласно таблице 2 ОСТ В 11 1009 (группа исполнения - III).

### Стойкость к воздействию климатических факторов

Микросборки серии 2609КП стойки к климатическим воздействиям и допускают эксплуатацию в условиях воздействия на них климатических ВВФ, сред заполнения по ГОСТ РВ 20.39.414.1, согласно таблице 3 ОСТ В 11 1009, с учетом уточнений, приведенных в данном подразделе:

- атмосферное пониженное рабочее давление, Па (мм рт. ст.) 1,3 · 10-4 (1 · 10-6);
- повышенная температура среды:
  - 1) рабочая 125°C;
  - 2) предельная 125°C;
- пониженная температура среды:
  - 1) рабочая минус 60 °C;
- 2) предельная минус 60 °C:
- смена температур от минус 60 °C до 125 °C.

### Стойкость к воздействию специальных факторов

Микросборки серии 2609КП стойки к воздействию специальных факторов, установленных по ГОСТ РВ 20.39.414.2, со значением характеристик:

Вид специальных факторов	Характеристики специальных факторов	Значения характеристик специальных факторов
7.И	7.N <sub>1</sub> , 7.N <sub>6</sub> , 7.N <sub>7</sub>	2Ус
	7. <i>N</i> 8	0,011Yc
7.C	7.C1, 7.C4	1Ус
7.K	7.K <sub>1</sub>	2K
	7.K4	0,272K

### Надежность

- 1. Для микросборок серии 2609КП гамма процентная наработка до отказа Тү при ү = 97,5 % в режимах и условиях, допускаемых ТУ на изделие, при температуре корпуса не более  $(125\pm5)$  °C должна быть не менее  $100\,000$  ч в пределах срока службы Тсл. 25 лет и не менее  $120\,000$  ч в облегченном режиме при температуре корпуса (65+5) °C.
- 2. Гамма процентный срок сохраняемости Тсү микросборок серии 2609КП при ү = 99 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения, должен быть 25 лет. Значение Тсү в условиях тропического климата должно быть не менее 15 лет.
- 3. Значения гамма процентного срока сохраняемости Тсү микросборок серии 2609КП для всех климатических районов по ГОСТ В 9.003 (кроме районов с тропическим климатом), в условиях, отличных от указанных в п. 2, устанавливают в зависимости от мест хранения, исходя из коэффициентов сокращения КС срока сохраняемости, указанных в таблице:

	Значения коэффициента Кс при хранении			
Место хранения	в упаковке изготовителя	в составе незащищенной аппаратуры и незащищенном комплекте ЗИП		
Неотапливаемое хранилище	1,5	1,5		
Навес или жалюзийное хранилище	2	2		
Открытая площадка	Хранение не допускается	2		

#### Указания по применению и эксплуатации

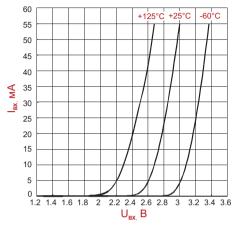
- 1. Указания по применению и эксплуатации микросборок серии 2609КП по ОСТ В 11 1009 с уточнениями, приведенными в настоящем разделе.
  - 2. Допустимое значение статического потенциала не более 2 000 В.
- 3. Монтаж микросборок серии 2609КП проводить только в обесточенном состоянии.
- 4. Очистку микросборок серии 2609КП допускается производить в спиртобензиновой смеси (1:1) при виброотмывке с частотой (50  $\pm$  5) Гц и амплитудой колебаний до 1.0 мм в течение 4 мин.
- 5. При эксплуатации микросборок серии 2609КП в условиях механических воздействий их необходимо крепить за корпус винтами с резьбой М3. Величина крутящего момента на винт $-0,50\,\mathrm{H\cdot m}$ .
- 6. При применении теплоотвода, шероховатость контактирующей поверхности теплоотвода в зоне контакта должна быть не более 3,2 мкм, допуск плоскостности не более 0,02 мм. Для улучшения теплового контакта рекомендуется наносить на нижнее основание корпуса микросборки пасту КПТ-8 ГОСТ 19783.
  - 7. Температура пайки микросборок (260 ± 5) °C в течение не более 4 с.
- 8. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 2 мм от корпуса микросборки серии 2609КП.
- 9. Разрешается укорачивать выводы, при этом расстояние от корпуса до места пайки должно быть не менее 2 мм. Необходимо исключить механическое воздействие, повреждающее стеклоизоляторы выводов.

### Значения теплового сопротивления

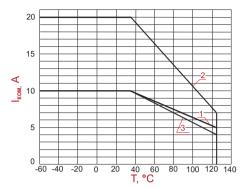
	Условное обозначение	Тепловое сопротивление, не более, °С/Вт				
		Переход - корпус, Rт п-к	Переход - среда, Rт п-с	Корпус - теплоотвод, Rт к-т		
Г	2609КП1П	2,7	20			
	2609КП2П	1,35		0,135		
Г	2609КПЗП	2,7				

<sup>■</sup> Факс/тел.: +7 (4862) 49-85-28, 49-87-20

#### Типовые зависимости основных электрических параметров

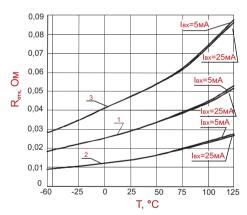


Типовая зависимость входного тока Івх от входного напряжения Uвх в диапазоне температур корпуса.



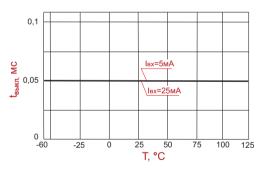
- 1 микросборка 2609КП1П,
- 2 микросборка 2609КП2П,
- 3 микросборка 2609КПЗП.

Типовые зависимости предельно допустимого коммутируемого тока Іком от температуры корпуса при работе без теплоотвода.

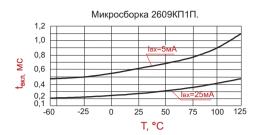


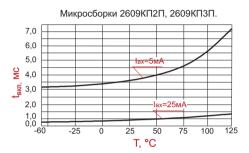
- 1 микросборка 2609КП1П,
- 2 микросборка 2609КП2П,
- 3 микросборка 2609КПЗП.

Типовая зависимость сопротивления в открытом состоянии Rотк от температуры корпуса в диапазоне входного тока lвх.

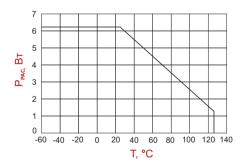


Типовая зависимость времени выключения tвыкл от температуры корпуса в диапазоне входного тока lвх.

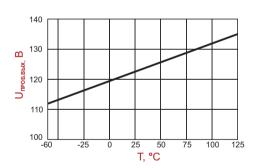




Типовая зависимость времени включения tвкл от температуры корпуса в диапазоне входного тока Івх.

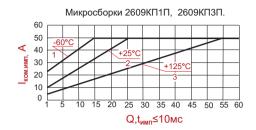


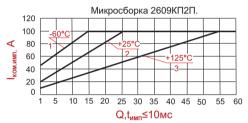
Типовая зависимость рассеиваемой мощности Ррас от температуры окружающей среды при работе без теплоотвода.



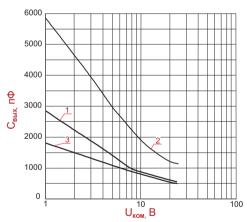
Типовая зависимость напряжения пробоя выхода **U**проб.вых от температуры окружающей среды при Іпроб.вых = 10 мкА.

<sup>■ 302040,</sup> Россия, Орел, Лескова, 19 ■ Факс/тел.: +7 (4862) 49-85-28, 49-87-20



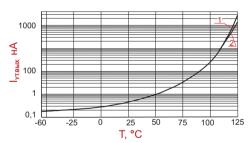


Типовая зависимость импульсного коммутируемого тока Іком.имп от скважности импульса Q в диапазоне температур корпуса.



- 1 микросборка 2609КП1П,
- 2 микросборка 2609КП2П,
- 3 микросборка 2609КПЗП.

Типовые зависимости выходной емкости Свых от напряжения Uком при температуре окружающей среды (корпуса)  $(25 \pm 10)$  °C.



Типовая зависимость тока утечки на выходе lyт.вых от температуры корпуса при постоянном напряжении на выходе 100 В (диапазон значений).